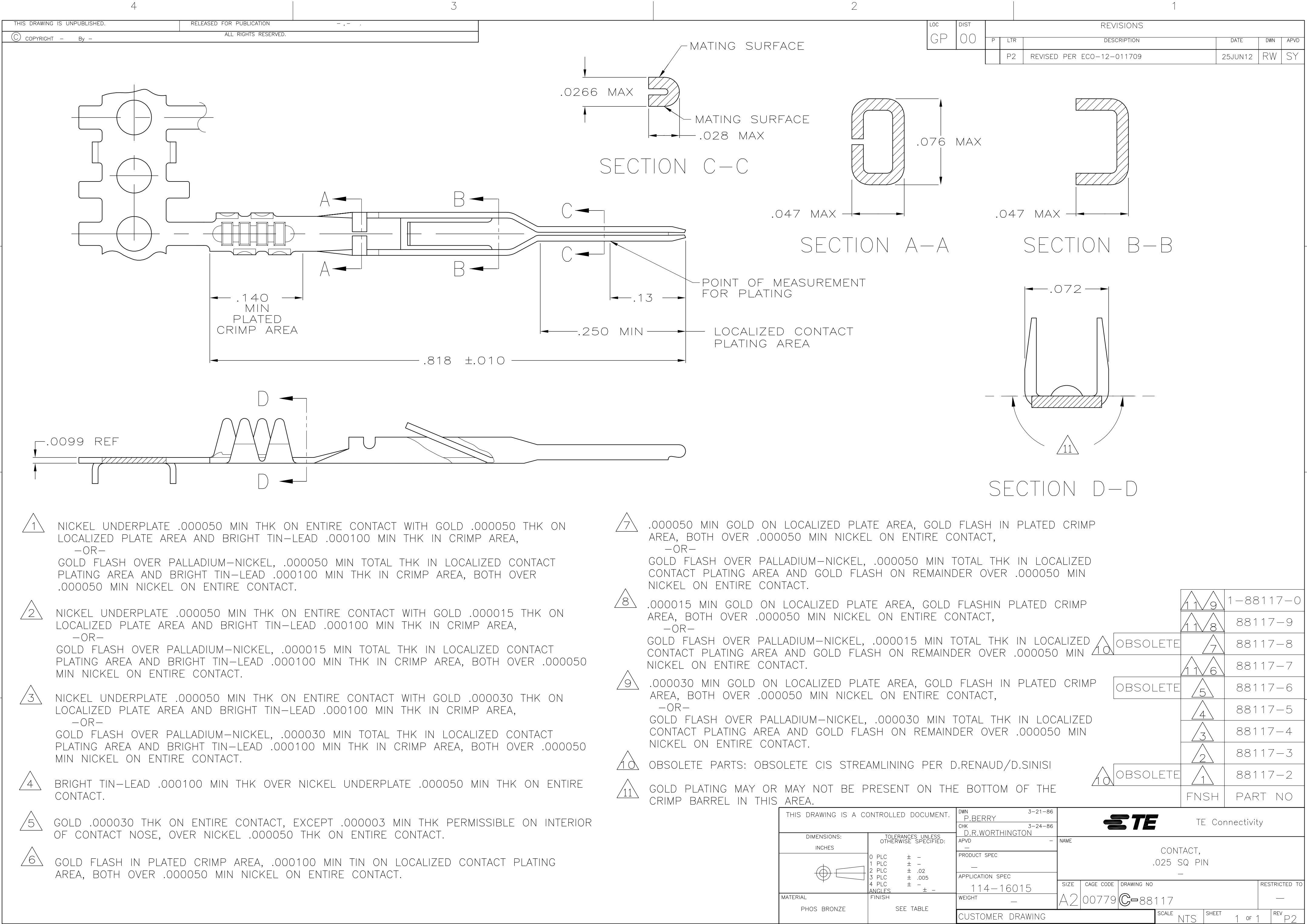




- 1 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000050 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000050 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 2 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000015 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000015 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 3 NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT WITH GOLD .000030 THK ON LOCALIZED PLATE AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000030 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK IN CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 4 BRIGHT TIN-LEAD .000100 MIN THK OVER NICKEL UNDERPLATE .000050 MIN THK ON ENTIRE CONTACT.
- 5 GOLD .000030 THK ON ENTIRE CONTACT, EXCEPT .000003 MIN THK PERMISSIBLE ON INTERIOR OF CONTACT NOSE, OVER NICKEL .000050 THK ON ENTIRE CONTACT.
- 6 GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, .000100 MIN TIN ON LOCALIZED CONTACT PLATING AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

- 7 .000050 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000050 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 8 .000015 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000015 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 9 .000030 MIN GOLD ON LOCALIZED PLATE AREA, GOLD FLASH IN PLATED CRIMP AREA, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT, -OR- GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, .000030 MIN TOTAL THK IN LOCALIZED CONTACT PLATING AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER OVER .000050 MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 11 GOLD PLATING MAY OR MAY NOT BE PRESENT ON THE BOTTOM OF THE CRIMP BARREL IN THIS AREA.

|          |      |           |
|----------|------|-----------|
| 11       | 9    | 1-88117-0 |
| 11       | 8    | 88117-9   |
| 10       | 7    | 88117-8   |
| 11       | 6    | 88117-7   |
| OBSOLETE | 5    | 88117-6   |
|          | 4    | 88117-5   |
|          | 3    | 88117-4   |
|          | 2    | 88117-3   |
| 10       | 1    | 88117-2   |
|          | FNSH | PART NO   |

|                                        |  |                                   |                 |                    |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>P.BERRY<br>3-21-86         | TE Connectivity |                    |                       |                    |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                  |  | CHK<br>D.R.WORTHINGTON<br>3-24-86 | NAME            |                    |                       |                    |
|                                        |  | APVD<br>-                         | PRODUCT SPEC    |                    |                       |                    |
|                                        |  | APPLICATION SPEC                  |                 |                    |                       |                    |
| MATERIAL<br>PHOS BRONZE                |  | 114-16015                         | SIZE<br>A2      | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=88117 | RESTRICTED TO<br>- |
| FINISH<br>SEE TABLE                    |  | WEIGHT<br>-                       | SCALE<br>NTS    |                    | SHEET<br>1 of 1       | REV<br>P2          |
| CUSTOMER DRAWING                       |  |                                   |                 |                    |                       |                    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.